

NEWS RELEASE



2020年2月14日配信【No.31】 << 配信枚数 1枚 >>

台湾經濟部と就職支援に関する覚書を締結 台湾企業で活躍する人材の輩出を目指す 【2月19日 11:00～、梅田キャンパス】

大阪工業大学（学長：益山新樹）と台湾經濟部は2月19日、「就職支援に関する覚書」の調印式を梅田キャンパスで開催します。

本覚書により、台湾企業で働いてみたいと考える学生は、台湾經濟部からタイムリーに提供される就職支援情報を大学で入手できるようになり、台湾でのインターンシップ斡旋の機会が提供されます。海外勤務に関心を持つ学生を一層増やすのが狙いです。

本学は既に台湾の9大学（虎尾科技大・雲林科技大・高雄科技大・世新大・台北科技大・台湾科技大・清華大・南台科技大・大同大）と交流協定を結び、毎年100人規模の学生を相互に派遣し、国際PBL（課題解決型学習）やラボワーク（研究活動）などを実施しており、台湾はグローバル教育実践の主要拠点の一つになっています。

また、当日の14時から、大阪府下の学生や留学生を主な対象に、台湾經濟部投資業務処主催による「台湾企業人材マッチング会」が開催され、台湾の有力企業が多数参加する予定です。

つきましては、調印式の開催概要をお知らせしますので、取材で取り上げていただきたく、よろしくをお願いします。

.....【開催概要】.....

1. 日 時 : 2020年2月19日（水） 11:00～11:30
2. 場 所 : 大阪工業大学 梅田キャンパスOIT梅田タワー（大阪市北区茶屋町1-45）
3階 会議室301・302
3. 出席者 : 大阪工業大学学長 益山新樹、常翔学園理事上田和徳、同 鈴木和夫、
台北駐大阪経済文化弁事処 経済組組長 林明秋、台湾貿易センター大阪事務所
所長 林志鴻 ほか
4. 協定内容 : (1) 本学の卒業見込み学生を対象に提供される台湾企業の求人情報など就職活動に必要な情報提供サービスの促進
(2) 本学の卒業見込み学生を対象とした台湾企業の就職説明会実施とインターンシップの機会斡旋
(3) 本学と台湾企業の関係者の相互訪問や人材交流活動の促進
5. その他 : 台湾企業人材マッチング会 14:00～17:00（受付開始13:30）
同タワー 2階 セミナー室201・202
参加費無料、入退場自由。事前申込制。

<https://osaka.taiwantrade.com/event/detail?id=10864>

■内容に関するお問い合わせ先

大阪工業大学 国際交流センター（担当：木村）
TEL：06-6954-4935／大阪市旭区大宮5-16-1

■本件発信部署・取材のお申し込み先

学校法人常翔学園 広報室（担当：田中、上田）TEL：06-6167-6208、携帯：090-3038-9887